

PRODUCT-DETAILS

RT210

RT210 Door W2/H10



Ogólne informacje

Extended Product Type	RT210
ID Produktu	2CPX045838R9999
Numer EAN	4011617458388
Opis katalogowy	RT210 Door W2/H10
Opis	RT210 Door W2/H10

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617458388
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	609.5 mm
Wysokość produktu netto	2191 mm
Głębokość produktu netto	15 mm
Waga produktu netto	27.568 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	630.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2211.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	40.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	27.568 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617458388
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	7035
Stopień ochrony obudowy	IP54
DIN Place Units	336
Typ obudowy	RT
Enclosure Type of Height	10
Field Width	2
Materiał	Pickled steel sheet
Meter Boards	0
Typ produktu	RT
Nazwa produktu	RT210 Door W2/H10
Remarks	ETIM
Odpowiedni do	2/10RG3 2/10RG4 2/10RG6 2/10RG8

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0 201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Akcesoria do obudów
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - TriLine
- Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → R

